



2024年2月5日

各 位

会 社 名 株式会社東京精密
代表者名 代表取締役社長 COO 木村 龍一
(コード番号: 7729 東証プライム)
問合せ先 代表取締役副社長 CFO 川村 浩一
(TEL. 042-642-1701)

(訂正)「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」および
2024年3月期第2四半期決算説明会資料の一部訂正について

2023年11月2日に開示いたしました「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」、「2023年度(2024年3月期)第2四半期決算説明会」、および「2023年度(2024年3月期)第2四半期決算説明会(ノート付)」について一部訂正がありましたのでお知らせいたします。

なお、この訂正による財務諸表への影響はありません。

記

1. 訂正内容と理由

第3四半期連結累計期間の連結計算書類作成過程で、第2四半期のセグメント利益に誤りがあることが判明いたしましたので、下記のとおり訂正いたします。

2. 訂正箇所

訂正箇所には下線を付して表示しております。

「2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」

(添付資料2ページ)

1. 当四半期決算に関する定性的情報

【訂正前】

(1) 経営成績に関する説明

<省略>

【半導体製造装置部門】

<省略>

この結果、当第2四半期連結累計期間における当部門の受注高は423億3百万円(前年同期比30.8%減)、売上高469億64百万円(前年同期比15.2%減)、営業利益は92億98百万円(前年同期比33.2%減)となりました。

【訂正後】

(1) 経営成績に関する説明

<省略>

【半導体製造装置部門】

<省略>

この結果、当第2四半期連結累計期間における当部門の受注高は423億3百万円(前年同期比30.8%減)、売上高469億64百万円(前年同期比15.2%減)、営業利益は89億82百万円(前年同期比35.5%減)となりました。

(添付資料3ページ)

【訂正前】

【計測機器部門】

<省略>

この結果、当部門における当第2四半期連結累計期間の受注高は172億6百万円(前年同期比9.6%減)、売上高165億73百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益は20億90百万円(前年同期比18.7%増)となりました。

【訂正後】

【計測機器部門】

<省略>

この結果、当部門における当第2四半期連結累計期間の受注高は172億6百万円(前年同期比9.6%減)、売上高165億73百万円(前年同期比5.7%増)、営業利益は24億7百万円(前年同期比36.6%増)となりました。

(添付資料 10 ページ)

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

【訂正前】

(セグメント情報等)

<省略>

当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	46,964	16,573	63,537
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	46,964	16,573	63,537
セグメント利益	<u>9,298</u>	<u>2,090</u>	11,389

(注)セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

【訂正後】

(セグメント情報等)

<省略>

当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 (単位:百万円)

	報告セグメント		合計
	半導体製造装置	計測機器	
売上高			
外部顧客への売上高	46,964	16,573	63,537
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	46,964	16,573	63,537
セグメント利益	<u>8,982</u>	<u>2,407</u>	11,389

(注)セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

半導体製造装置セグメント



セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前年同期比	前年同期比
受注高	612	382	423		+11%	-31%
売上高	554	570	470	+30	-18%	-15%
営業利益 (営業利益率)	139 (25%)	159 (28%)	93 (20%)		-42%	-33%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	359	252	207	175	203	220	+8%	-13%
売上高	211	343	241	329	187	282	+51%	-18%
営業利益 (営業利益率)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	32 (17%)	61 (22%)	+90%	-31%

- 受注高は、民生関係の需要が軟調に推移するも、前年下期比では増加
- 第2四半期の営業利益率は20%台に回復

【訂正後】

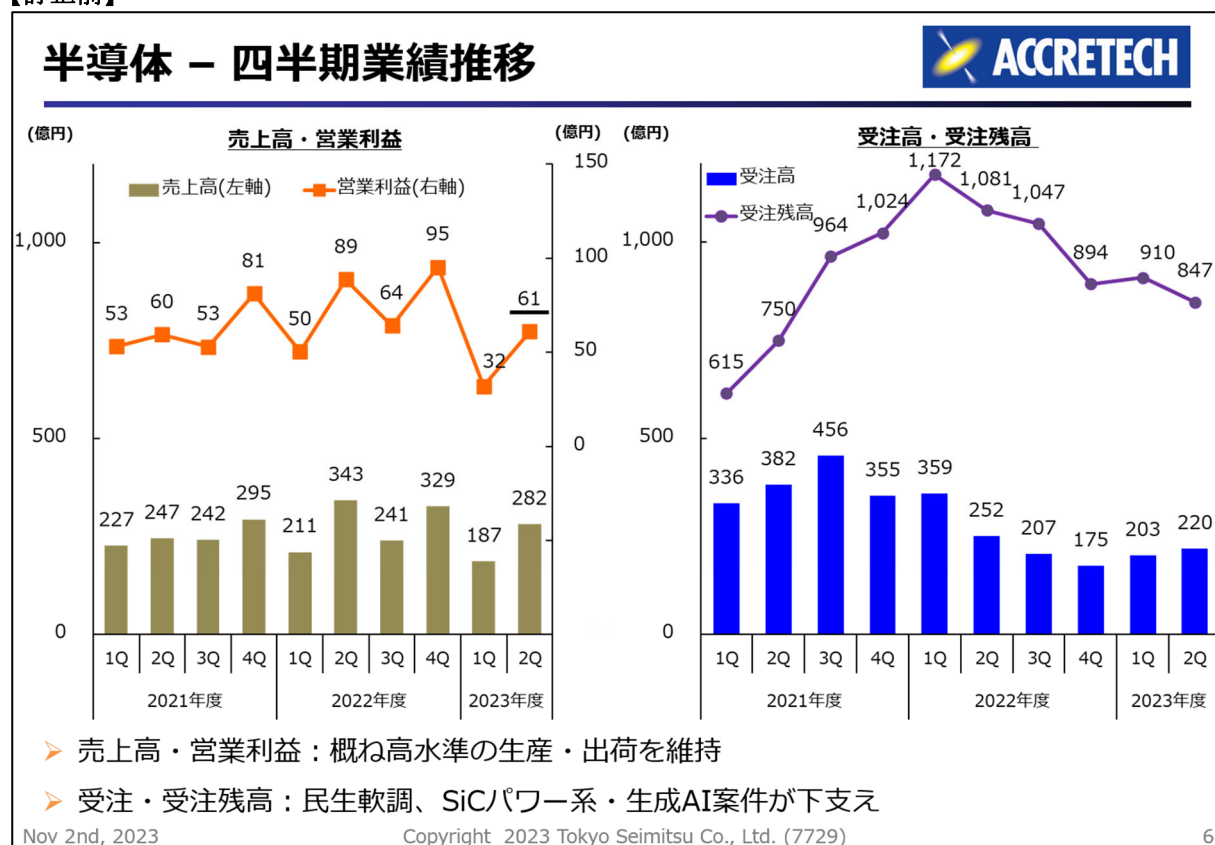
半導体製造装置セグメント



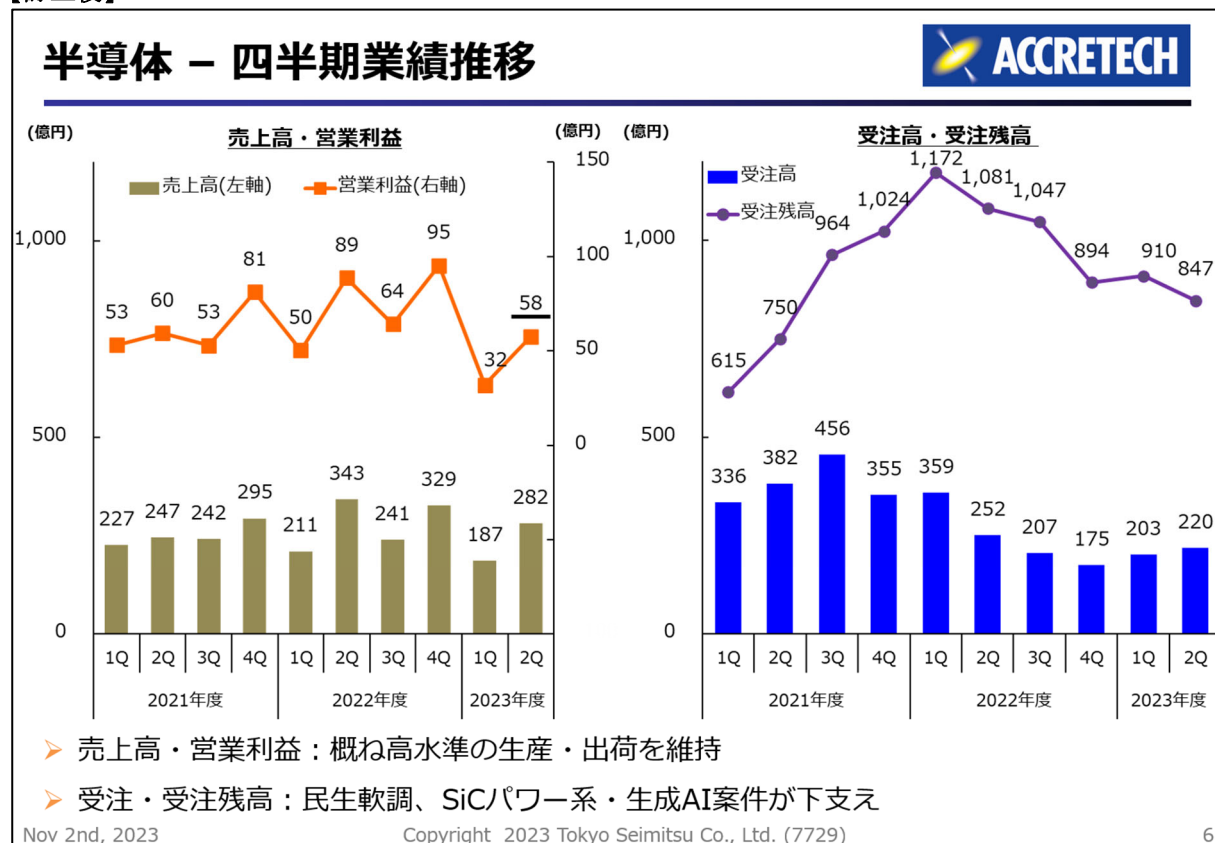
セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前年同期比	前年同期比
受注高	612	382	423		+11%	-31%
売上高	554	570	470	+30	-18%	-15%
営業利益 (営業利益率)	139 (25%)	159 (28%)	90 (19%)		-44%	-36%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	359	252	207	175	203	220	+8%	-13%
売上高	211	343	241	329	187	282	+51%	-18%
営業利益 (営業利益率)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	32 (17%)	58 (20%)	+80%	-35%

- 受注高は、民生関係の需要が軟調に推移するも、前年下期比では増加
- 第2四半期の営業利益率は20%台に回復



【訂正後】



【訂正前】

計測機器セグメント



セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前年同期比	前年同期比
受注高	190	179	172		-4%	-10%
売上高	157	188	166	-4	-12%	+6%
営業利益 (営業利益率)	18 (11%)	29 (15%)	21 (13%)		-27%	+19%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	102	88	95	85	92	80	-13%	-9%
売上高	68	89	80	108	79	87	+10%	-2%
営業利益 (営業利益率)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	10 (13%)	10 (12%)	+1%	-6%

- 売上高は、概ね想定なみの着地
- 受注高は、マクロ環境を主因に 減少傾向

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

8

【訂正後】

計測機器セグメント



セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前年同期比	前年同期比
受注高	190	179	172		-4%	-10%
売上高	157	188	166	-4	-12%	+6%
営業利益 (営業利益率)	18 (11%)	29 (15%)	24 (15%)		-16%	+37%

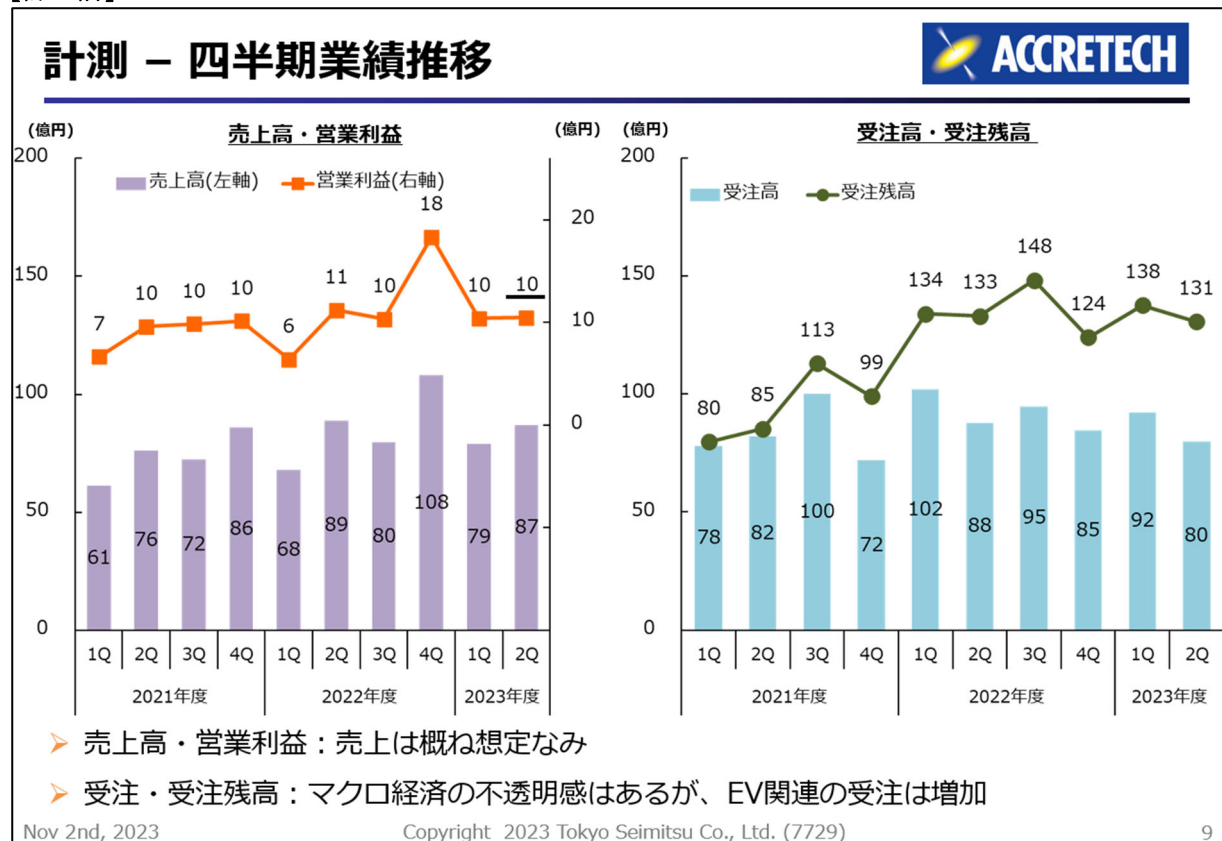
四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	102	88	95	85	92	80	-13%	-9%
売上高	68	89	80	108	79	87	+10%	-2%
営業利益 (営業利益率)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	10 (13%)	14 (16%)	+31%	+22%

- 売上高は、概ね想定なみの着地
- 受注高は、マクロ環境を主因に 減少傾向

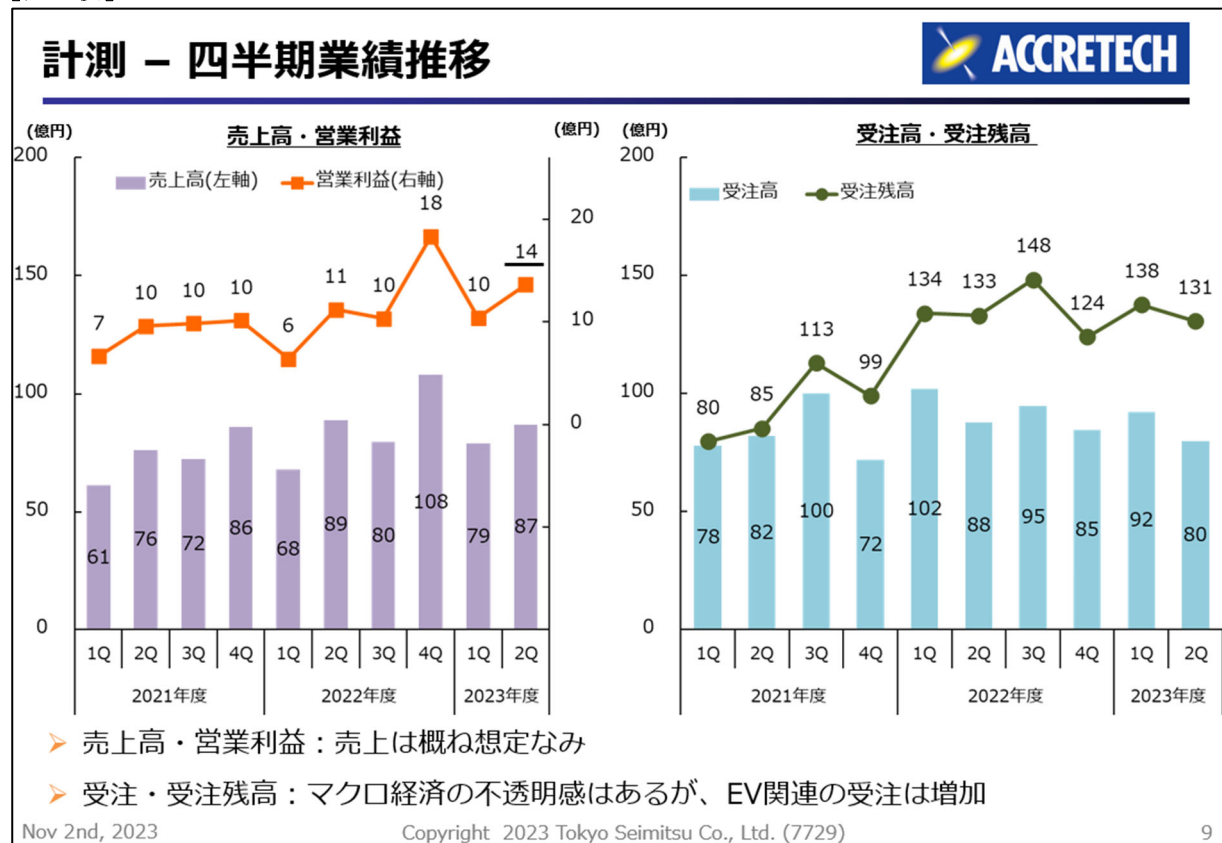
Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

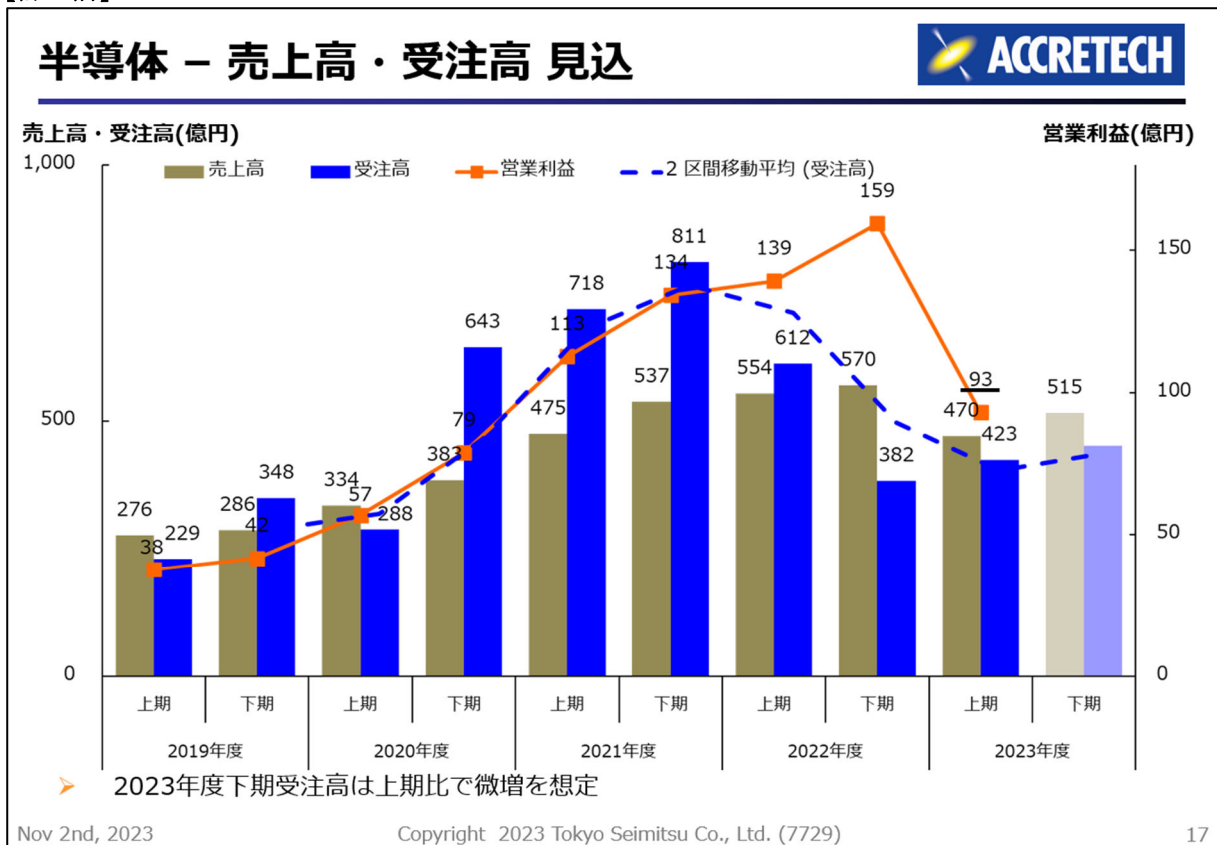
8



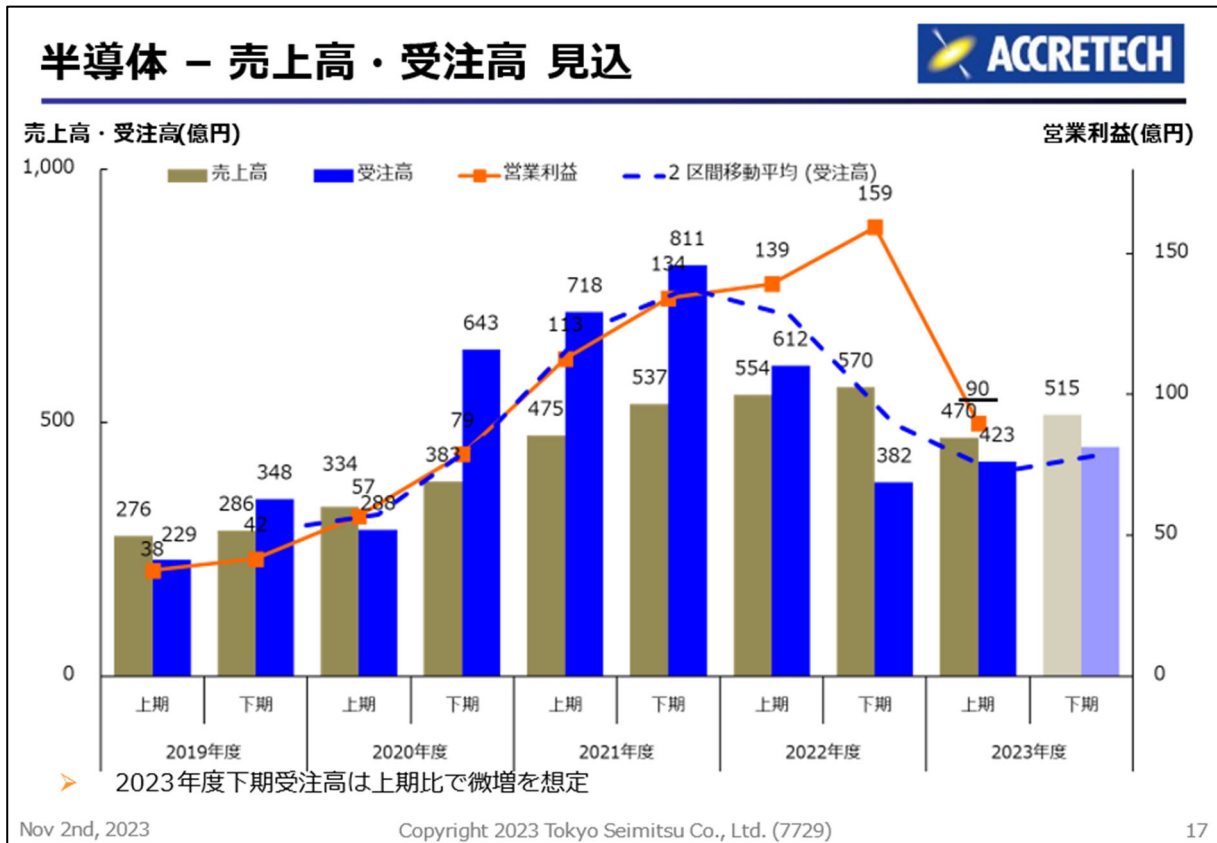
【訂正後】

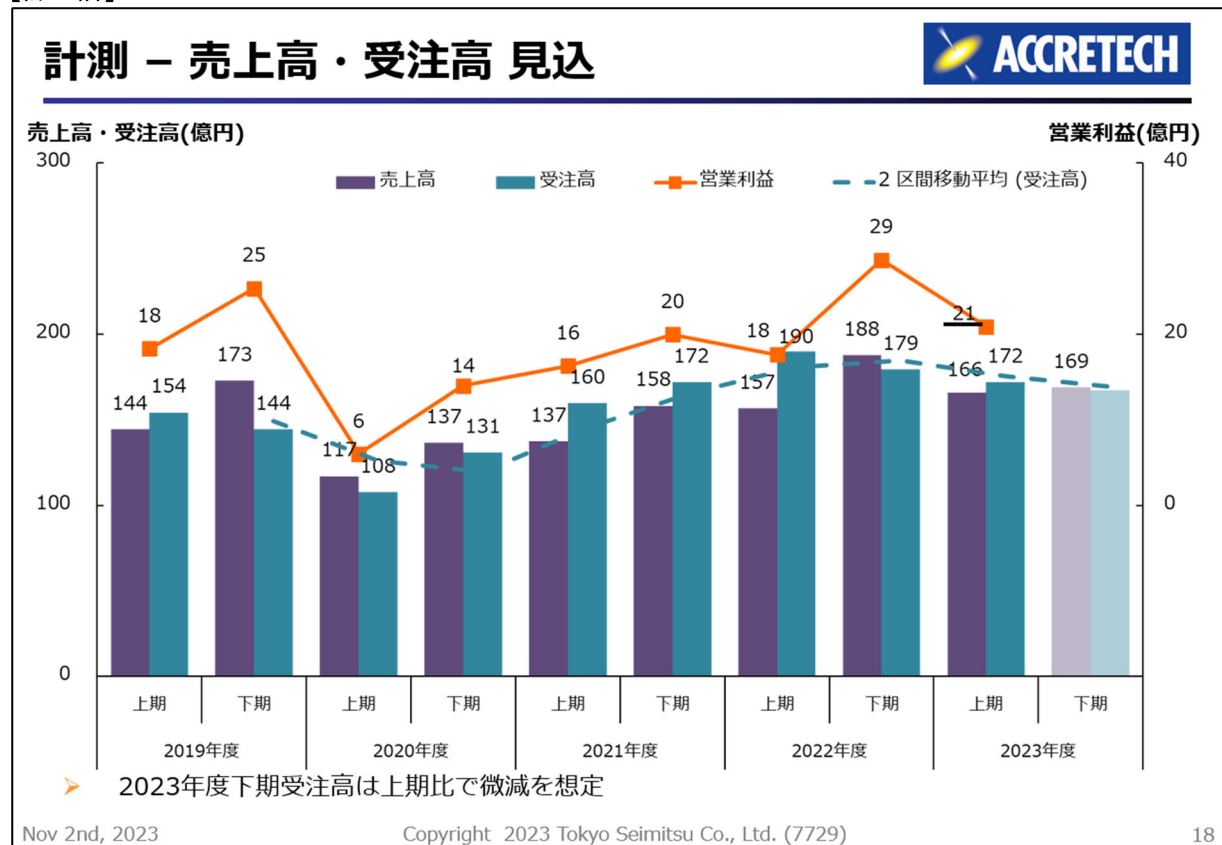


(17ページ)「半導体 - 売上高・受注高 見込」
【訂正前】

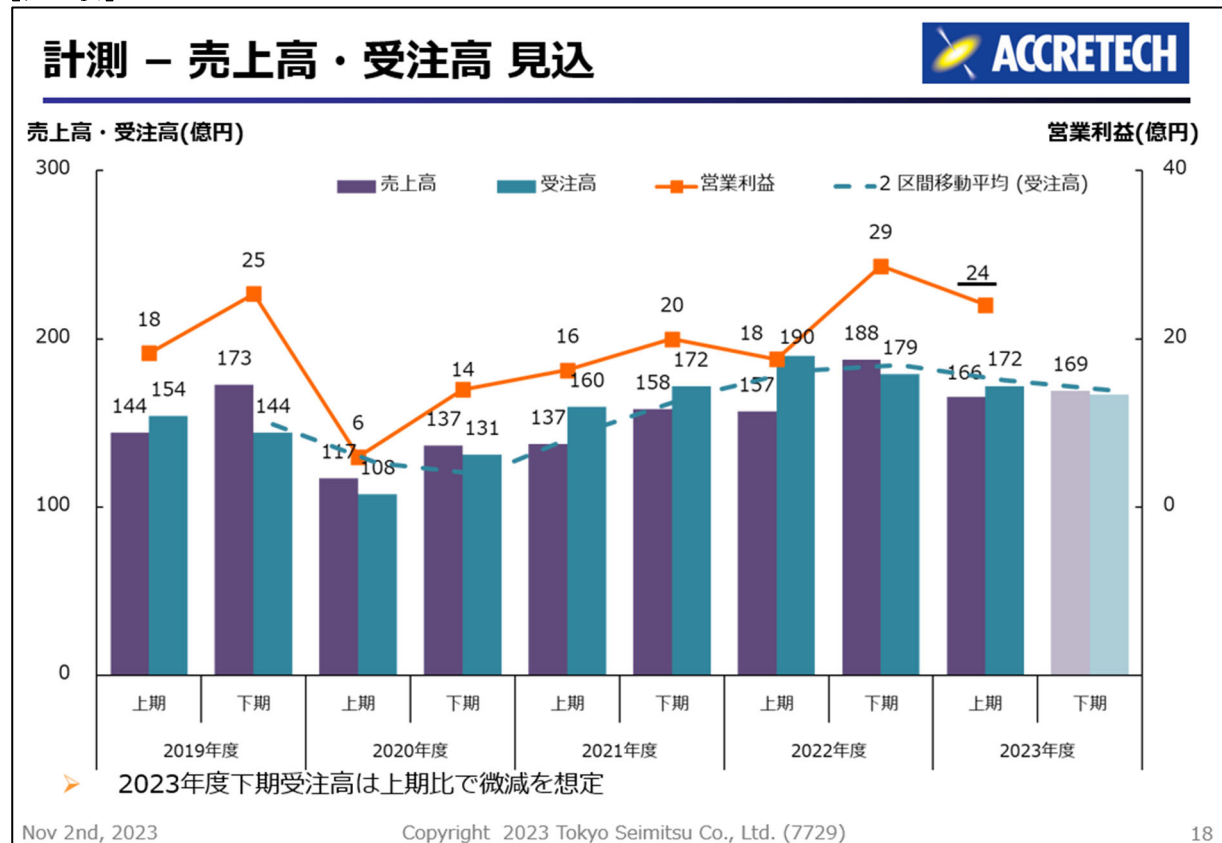


【訂正後】





【訂正後】



(百万円) Million Yen		会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
		2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Orders 受注額	半導体 SPE	57,709	93,181	152,896	99,366	35,918	25,246	20,663	17,537	20,345	21,957		
	計測 Metr.	29,866	23,878	33,159	36,960	10,246	8,788	9,472	8,452	9,225	7,981		
	合計 Total	87,576	117,060	186,056	136,326	46,165	34,034	30,136	25,990	29,571	29,938		
Backlog 受注残高	半導体 SPE	29,182	50,619	102,370	89,371	117,153	108,134	104,714	89,371	90,993	84,710		
	計測 Metr.	7,782	6,301	9,904	12,428	13,367	13,263	14,782	12,428	13,758	13,061		
	合計 Total	36,965	56,920	112,274	101,799	130,520	121,398	119,496	101,799	104,752	97,771		
Sales 売上額	半導体 SPE	56,198	71,745	101,145	112,365	21,135	34,264	24,084	32,880	18,722	28,241		
	計測 Metr.	31,728	25,359	29,556	34,436	6,783	8,892	7,954	10,806	7,895	8,678		
	合計 Total	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919		
Op 営業利益	半導体 SPE	7,915	13,565	24,698	29,866	5,049	8,874	6,416	9,526	3,208	6,089		
	計測 Metr.	4,366	1,996	3,628	4,628	641	1,120	1,031	1,834	1,042	1,048		
	合計 Total	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,138		
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	14.1%	18.9%	24.4%	26.6%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%	17.1%	21.6%		
	計測 Metr.	13.8%	7.9%	12.3%	13.4%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%	13.2%	12.1%		
	合計 Total	14.0%	16.0%	21.7%	23.5%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%	16.0%	19.3%		

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

29

(百万円) Million Yen		会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
		2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Orders 受注額	半導体 SPE	57,709	93,181	152,896	99,366	35,918	25,246	20,663	17,537	20,345	21,957		
	計測 Metr.	29,866	23,878	33,159	36,960	10,246	8,788	9,472	8,452	9,225	7,981		
	合計 Total	87,576	117,060	186,056	136,326	46,165	34,034	30,136	25,990	29,571	29,938		
Backlog 受注残高	半導体 SPE	29,182	50,619	102,370	89,371	117,153	108,134	104,714	89,371	90,993	84,710		
	計測 Metr.	7,782	6,301	9,904	12,428	13,367	13,263	14,782	12,428	13,758	13,061		
	合計 Total	36,965	56,920	112,274	101,799	130,520	121,398	119,496	101,799	104,752	97,771		
Sales 売上額	半導体 SPE	56,198	71,745	101,145	112,365	21,135	34,264	24,084	32,880	18,722	28,241		
	計測 Metr.	31,728	25,359	29,556	34,436	6,783	8,892	7,954	10,806	7,895	8,678		
	合計 Total	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919		
Op 営業利益	半導体 SPE	7,915	13,565	24,698	29,866	5,049	8,874	6,416	9,526	3,208	5,773		
	計測 Metr.	4,366	1,996	3,628	4,628	641	1,120	1,031	1,834	1,042	1,365		
	合計 Total	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,138		
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	14.1%	18.9%	24.4%	26.6%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%	17.1%	20.4%		
	計測 Metr.	13.8%	7.9%	12.3%	13.4%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%	13.2%	15.7%		
	合計 Total	14.0%	16.0%	21.7%	23.5%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%	16.0%	19.3%		

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

29

半導体製造装置セグメント



セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前年同期比	前年同期比
受注高	612	382	423		+11%	-31%
売上高	554	570	470	+30	-18%	-15%
営業利益 (営業利益率)	139 (25%)	159 (28%)	93 (20%)		-42%	-33%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	359	252	207	175	203	220	+8%	-13%
売上高	211	343	241	329	187	282	+51%	-18%
営業利益 (営業利益率)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	32 (17%)	61 (22%)	+90%	-31%

- 受注高は、民生関係の需要が軟調に推移するも、前年下期比では増加
- 第2四半期の営業利益率は20%台に回復

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

5

- まず、半導体製造装置セグメントです。
- 上期の受注高ですが、民生関係の需要は、軟調なまま推移しましたが後ほど説明する要因により、前年下期比では増加いたしました。
- 売上高ですが、高水準の生産・出荷が続き、予想を上回りました。
- 四半期業績は、下段に記載の通りです。
第2四半期の営業利益率は、20%台に回復いたしました。

【訂正後】

半導体製造装置セグメント



セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前年同期比	前年同期比
受注高	612	382	423		+11%	-31%
売上高	554	570	470	+30	-18%	-15%
営業利益 (営業利益率)	139 (25%)	159 (28%)	90 (19%)		-44%	-36%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	359	252	207	175	203	220	+8%	-13%
売上高	211	343	241	329	187	282	+51%	-18%
営業利益 (営業利益率)	50 (24%)	89 (26%)	64 (27%)	95 (29%)	32 (17%)	58 (20%)	+80%	-35%

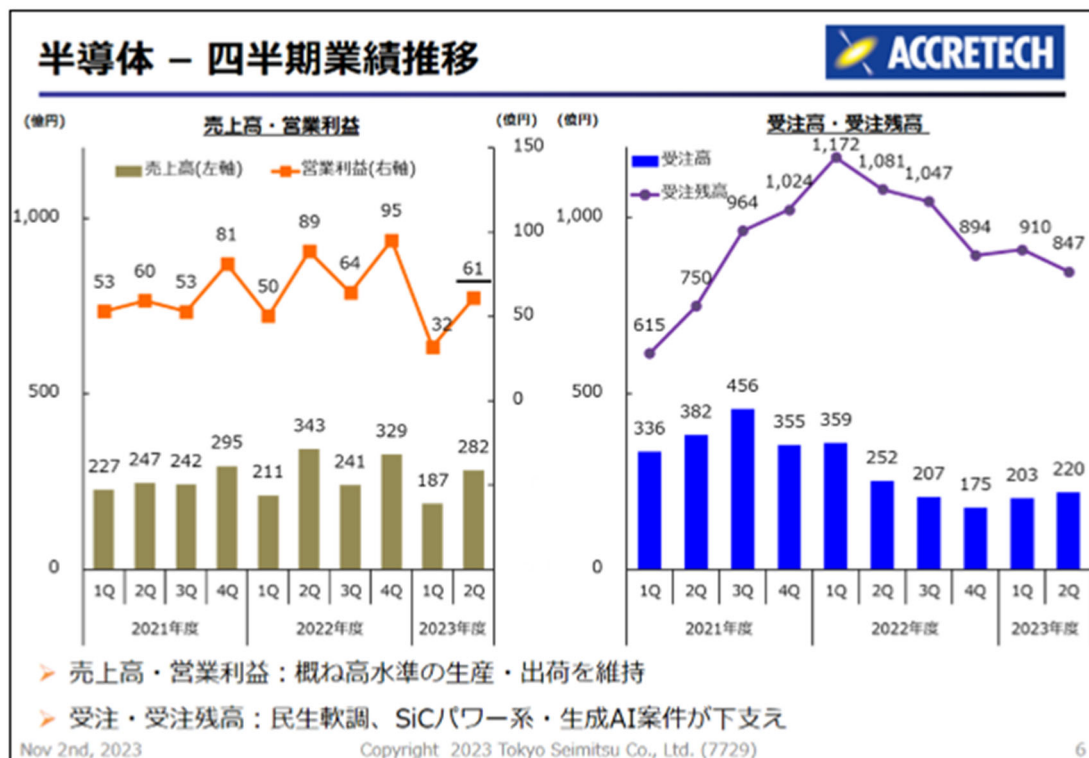
- 受注高は、民生関係の需要が軟調に推移するも、前年下期比では増加
- 第2四半期の営業利益率は20%台に回復

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

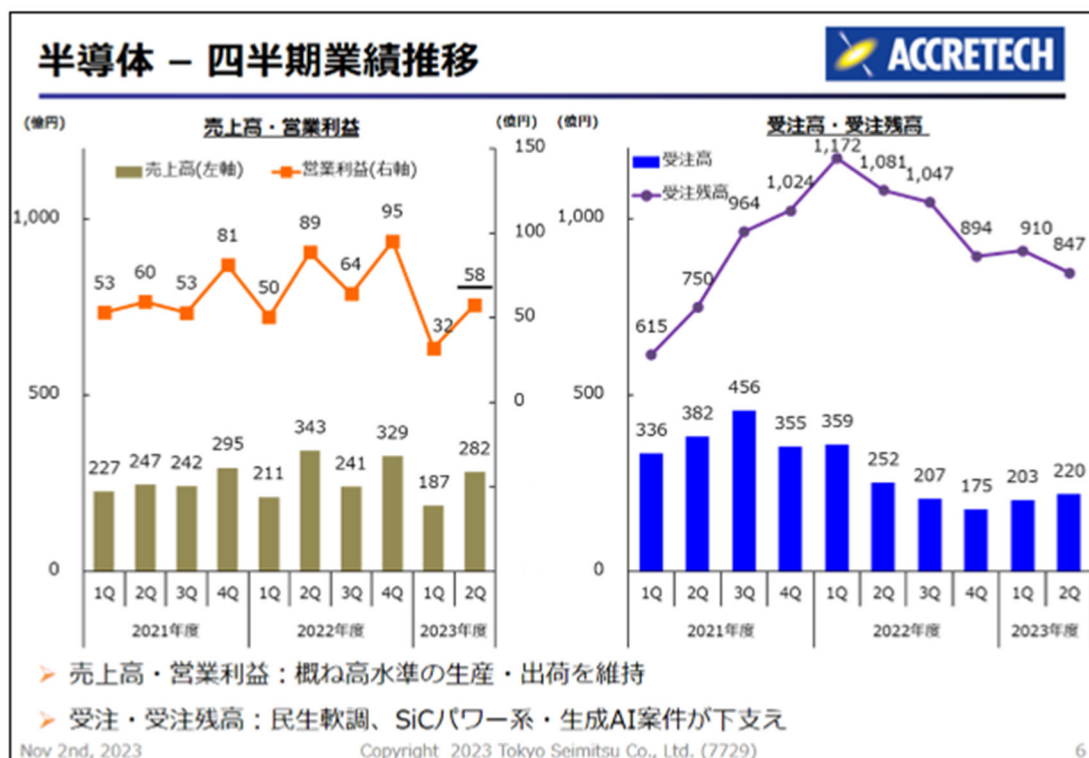
5

- まず、半導体製造装置セグメントです。
- 上期の受注高ですが、民生関係の需要は、軟調なまま推移しましたが後ほど説明する要因により、前年下期比では増加いたしました。
- 売上高ですが、高水準の生産・出荷が続き、予想を上回りました。
- 四半期業績は、下段に記載の通りです。
第2四半期の営業利益率は、20%台に回復いたしました。



- こちらは、売上高などの四半期推移です。
- 左側のグラフで、第2四半期の売上高ですが、従来より第2四半期寄りの出荷・売上計画であったところ、これがほぼ想定通り推移したほか、生産スロットの調整が滞りなく進みました。
- 右側、受注高ですが、民生関係は総じて軟調でした。その中でも、SiCパワー半導体や生成AI案件が下支えとなり、第1四半期比で増加いたしました。

【訂正後】



- こちらは、売上高などの四半期推移です。
- 左側のグラフで、第2四半期の売上高ですが、従来より第2四半期寄りの出荷・売上計画であったところ、これがほぼ想定通り推移したほか、生産スロットの調整が滞りなく進みました。
- 右側、受注高ですが、民生関係は総じて軟調でした。その中でも、SiCパワー半導体や生成AI案件が下支えとなり、第1四半期比で増加いたしました。

計測機器セグメント



セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前年同期比	前年同季比
受注高	190	179	172		-4%	-10%
売上高	157	188	166	-4	-12%	+6%
営業利益 (営業利益率)	18 (11%)	29 (15%)	21 (13%)		-27%	+19%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	102	88	95	85	92	80	-13%	-9%
売上高	68	89	80	108	79	87	+10%	-2%
営業利益 (営業利益率)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	10 (13%)	10 (12%)	+1%	-6%

- 売上高は、概ね想定なみの着地
- 受注高は、マクロ環境を主因に 減少傾向

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

8

- 続いて、計測機器セグメントの説明です。
- 上期の売上高は、概ね想定通りとなりました。
- 一方、マクロ経済の不透明感から、
主要なものづくり業界で、設備投資の先送り傾向が強まり、
受注高は前年から減少いたしました。
- 第2四半期の業績は、下段に記載の通りとなります。

【訂正後】

計測機器セグメント



セグメント業績 (半期：億円)	2022年度		2023年度			
	上期	下期	上期	公表対比	前年同期比	前年同季比
受注高	190	179	172		-4%	-10%
売上高	157	188	166	-4	-12%	+6%
営業利益 (営業利益率)	18 (11%)	29 (15%)	24 (15%)		-16%	+37%

四半期業績(億円)	2022年度				2023年度			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	前四半期比	前年同期比
受注高	102	88	95	85	92	80	-13%	-9%
売上高	68	89	80	108	79	87	+10%	-2%
営業利益 (営業利益率)	6 (10%)	11 (13%)	10 (13%)	18 (17%)	10 (13%)	14 (16%)	+31%	+22%

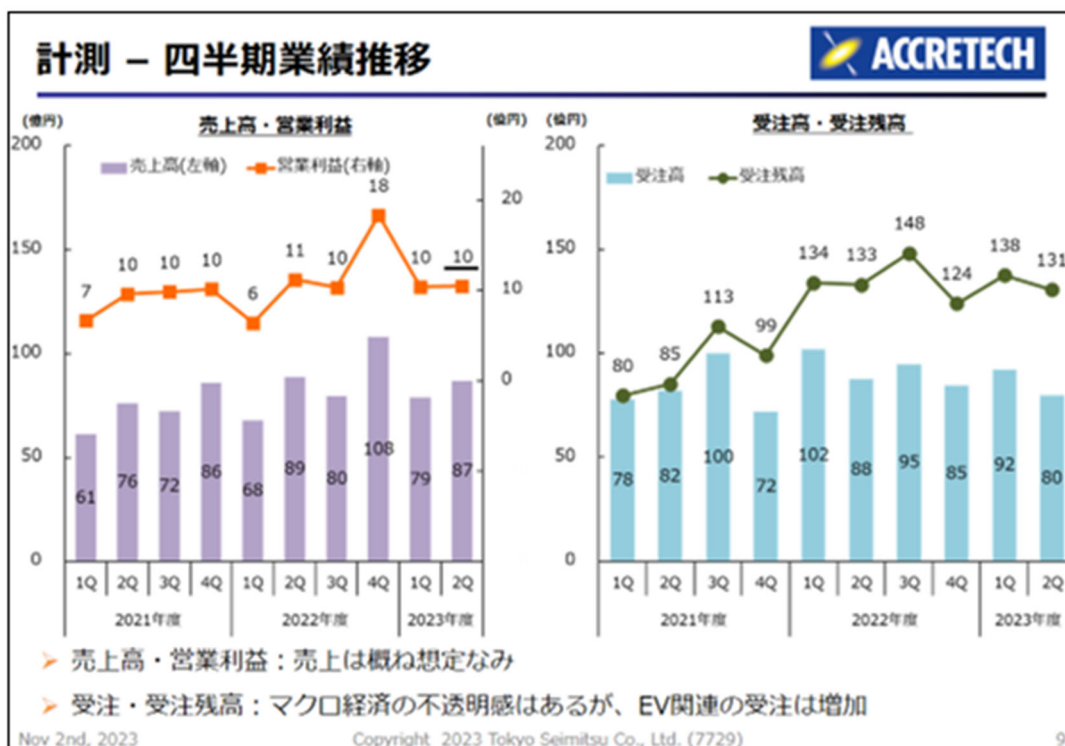
- 売上高は、概ね想定なみの着地
- 受注高は、マクロ環境を主因に減少傾向

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

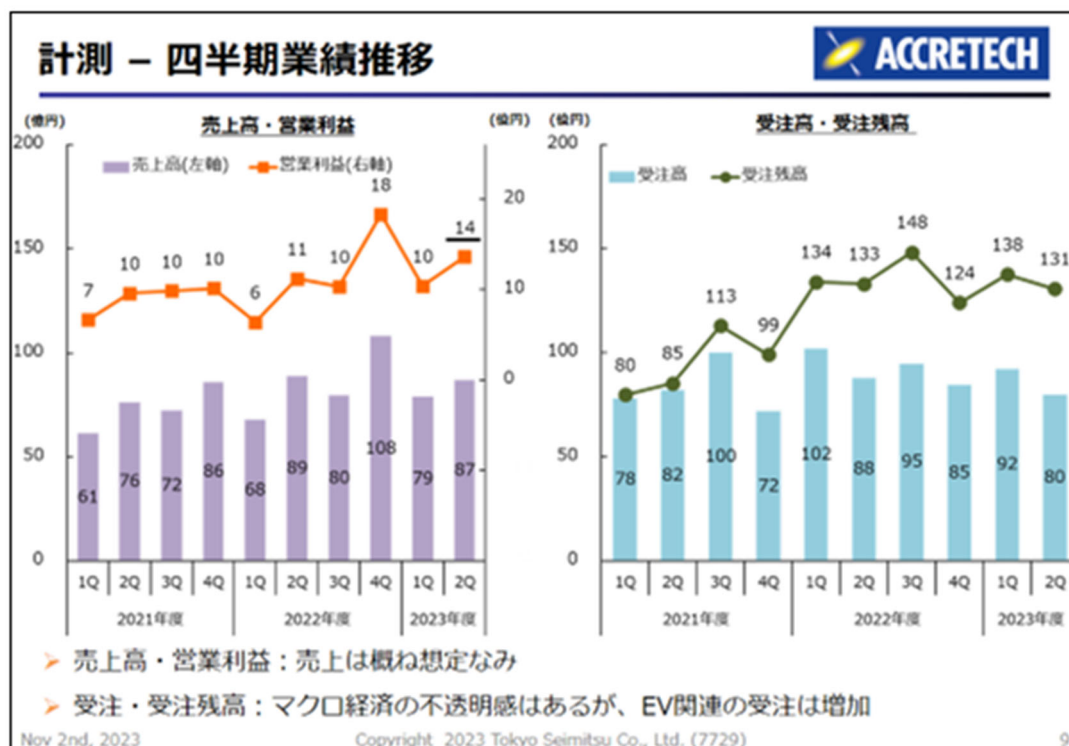
8

- 続いて、計測機器セグメントの説明です。
- 上期の売上高は、概ね想定通りとなりました。
- 一方、マクロ経済の不透明感から、主要なものづくり業界で、設備投資の先送り傾向が強まり、受注高は前年から減少いたしました。
- 第2四半期の業績は、下段に記載の通りとなります。



- こちらは、計測の四半期推移グラフです。
- 左側、売上高ですが、
第2四半期は、概ね想定通りの出荷・売上となりました。
- また右側、受注高についてですが、
ものづくり業界全般に軟調さがあるなか、EV関連の商談は増加いたしました。

【訂正後】



- こちらは、計測の四半期推移グラフです。
- 左側、売上高ですが、第2四半期は、概ね想定通りの出荷・売上となりました。
- また右側、受注高についてですが、ものづくり業界全般に軟調さがあるなか、EV関連の商談は増加いたしました。

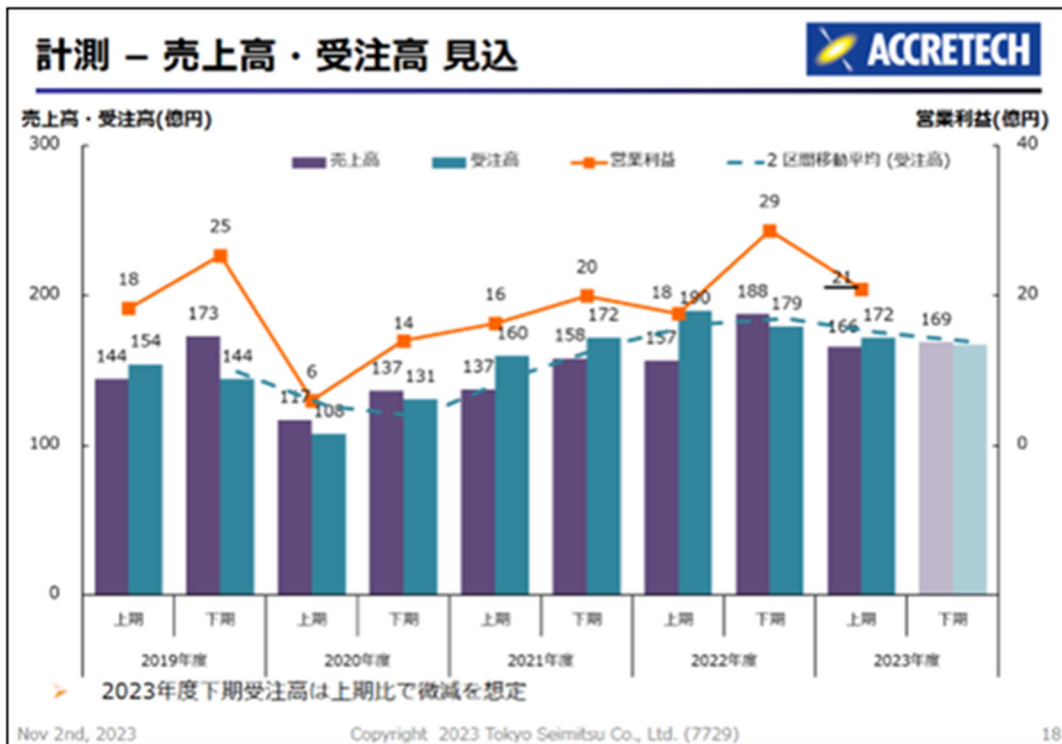


- こちらは、半導体の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みとなります。
- この下期の受注高ですが、上期から僅かな増加を予想しております。
民生案件は引き続き低調ながら、他の堅調な分野の受注が下支えになると想定しています。
- 下期予想の製品構成比は、
受注高、売上高ともに、検査装置 6割、加工装置4割を想定しております。

【訂正後】

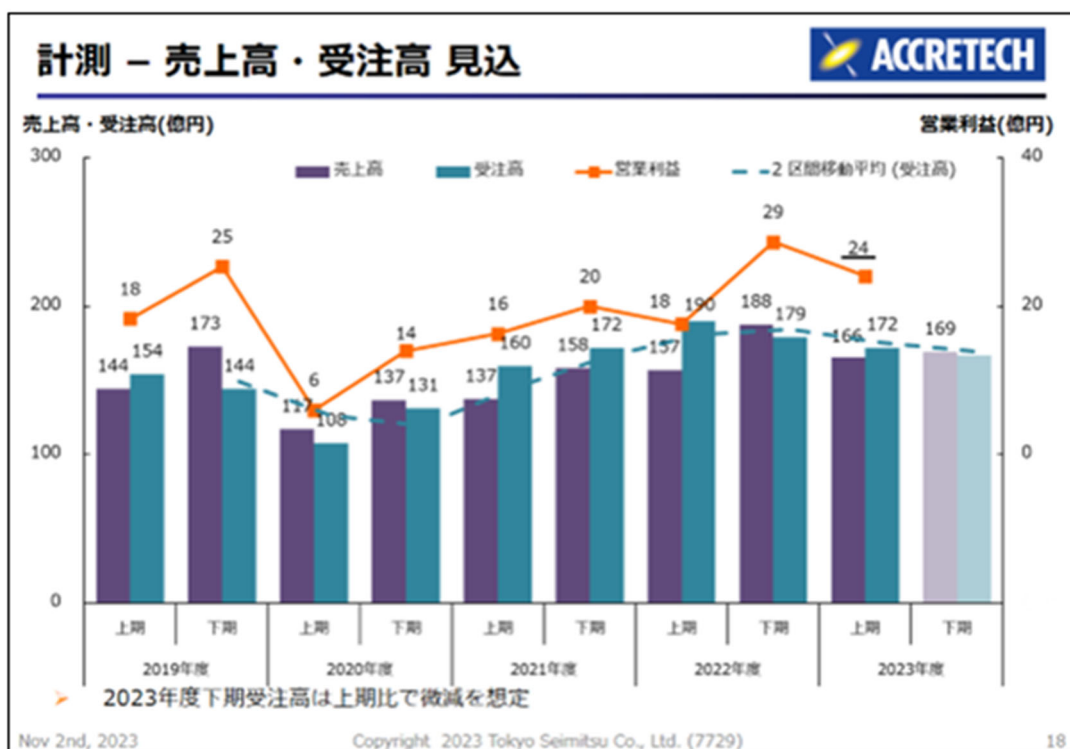


- こちらは、半導体の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みとなります。
- この下期の受注高ですが、上期から僅かな増加を予想しております。
民生案件は引き続き低調ながら、他の堅調な分野の受注が下支えになると想定しています。
- 下期予想の製品構成比は、
受注高、売上高ともに、検査装置 6割、加工装置4割を想定しております。



- こちらは、計測の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- この下期の受注高については、上期と同様、やや停滞基調が続くと想定いたします。
- 下期予想の製品構成比は、
受注高は 汎用計測 7割、自動計測が 2割前半、充放電が 1割弱
売上高は 汎用計測 6割、自動計測が3割、充放電が 1割を想定しております。

【訂正後】



- こちらは、計測の売上高及び受注高の、半期ごとの見込みです。
- この下期の受注高については、上期と同様、やや停滞基調が続くと想定いたします。
- 下期予想の製品構成比は、
受注高は 汎用計測 7割、自動計測が 2割前半、充放電が 1割弱
売上高は 汎用計測 6割、自動計測が3割、充放電が 1割を想定しております。

(百万円) Million Yen		会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter							
		2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3			
						1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
Orders 受注額	半導体 SPE	57,709	93,181	152,896	99,366	35,918	25,246	20,663	17,537	20,345	21,957		
	計測 Metr.	29,866	23,878	33,159	36,960	10,246	8,788	9,472	8,452	9,225	7,981		
	合計 Total	87,576	117,060	186,056	136,326	46,165	34,034	30,136	25,990	29,571	29,938		
Backlog 受注残高	半導体 SPE	29,182	50,619	102,370	89,371	117,153	108,134	104,714	89,371	90,993	84,710		
	計測 Metr.	7,782	6,301	9,904	12,428	13,367	13,263	14,782	12,428	13,758	13,061		
	合計 Total	36,965	56,920	112,274	101,799	130,520	121,398	119,496	101,799	104,752	97,771		
Sales 売上	半導体 SPE	56,198	71,745	101,145	112,365	21,135	34,264	24,084	32,880	18,722	28,241		
	計測 Metr.	31,728	25,359	29,556	34,436	6,783	8,892	7,954	10,806	7,895	8,678		
	合計 Total	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919		
OP 営業利益	半導体 SPE	7,915	13,565	24,698	29,866	5,049	8,874	6,416	9,526	3,208	6,089		
	計測 Metr.	4,366	1,996	3,628	4,628	641	1,120	1,031	1,834	1,042	1,048		
	合計 Total	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,138		
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	14.1%	18.9%	24.4%	26.6%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%	17.1%	21.6%		
	計測 Metr.	13.8%	7.9%	12.3%	13.4%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%	13.2%	12.1%		
	合計 Total	14.0%	16.0%	21.7%	23.5%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%	16.0%	19.3%		

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

29

【訂正後】

セグメント別業績推移 Segment Information



(百万円) Million Yen	会計期間 Fiscal Year				四半期 Quarter								
	2020年 3月期 FY2020/3	2021年 3月期 FY2021/3	2022年 3月期 FY2022/3	2023年 3月期 FY2023/3	2023年3月期 FY2023/3				2024年3月期 FY2024/3				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
Orders 受注額	半導体 SPE	57,709	93,181	152,896	99,366	35,918	25,246	20,663	17,537	20,345	21,957		
	計測 Metr.	29,866	23,878	33,159	36,960	10,246	8,788	9,472	8,452	9,225	7,981		
	合計 Total	87,576	117,060	186,056	136,326	46,165	34,034	30,136	25,990	29,571	29,938		
Backlog 受注残高	半導体 SPE	29,182	50,619	102,370	89,371	117,153	108,134	104,714	89,371	90,993	84,710		
	計測 Metr.	7,782	6,301	9,904	12,428	13,367	13,263	14,782	12,428	13,758	13,061		
	合計 Total	36,965	56,920	112,274	101,799	130,520	121,398	119,496	101,799	104,752	97,771		
Sales 売上額	半導体 SPE	56,198	71,745	101,145	112,365	21,135	34,264	24,084	32,880	18,722	28,241		
	計測 Metr.	31,728	25,359	29,556	34,436	6,783	8,892	7,954	10,806	7,895	8,678		
	合計 Total	87,927	97,105	130,702	146,801	27,919	43,156	32,038	43,687	26,618	36,919		
OP 営業利益	半導体 SPE	7,915	13,565	24,698	29,866	5,049	8,874	6,416	9,526	3,208	5,773		
	計測 Metr.	4,366	1,996	3,628	4,628	641	1,120	1,031	1,834	1,042	1,365		
	合計 Total	12,282	15,562	28,327	34,494	5,691	9,994	7,448	11,361	4,250	7,138		
Op Margin 営業利益率	半導体 SPE	14.1%	18.9%	24.4%	26.6%	23.9%	25.9%	26.6%	29.0%	17.1%	20.4%		
	計測 Metr.	13.8%	7.9%	12.3%	13.4%	9.5%	12.6%	13.0%	17.0%	13.2%	15.7%		
	合計 Total	14.0%	16.0%	21.7%	23.5%	20.4%	23.2%	23.2%	26.0%	16.0%	19.3%		

Nov 2nd, 2023

Copyright 2023 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

29

以上